

CC-Link模拟模块的包装箱变更的通知（2017年9月及以后生产的产品）

■出版年月

2017年9月（2019年3月修订A版）

■相关机型

CC-Link模拟模块

感谢您继续支持三菱电机可编程控制器。

我们将通知您有关CC-Link模拟模块包装箱变更的事项。

但是，包装箱的强度及包装内的模块的功能、性能并无变更。

1 对象机型和包装箱的尺寸

机型名称	型号	包装箱的尺寸	
		变更前	变更后
测温电阻体输入模块	AJ65SBT2B-64RD3	135 (L) ×84 (W) ×104 (D) [mm]	135 (L) ×93 (W) ×104 (D) [mm]
数-模转换模块	AJ65SBT2B-64DA		
热电偶输入模块	AJ65SBT2B-64TD	135 (L) ×93 (W) ×104 (D) [mm]*1	
模-数转换模块	AJ65SBT2B-64AD		

*1 虽然包装箱的尺寸无变更，但是变更了内饰材料的形状。

2 变更理由

为了进行包装部分材料的获得性改善。

3 变更时期

从2017年9月生产的产品开始依次替换。

但是，由于库存关系，在流通阶段可能会出现新旧包装箱并存的情况。

修订记录

副编号	修订年月	修订内容
-	2017年9月	第一版
A	2019年3月	已支持e-Manual。